



2026 Internship Program

開催場所：台湾・日本

An Accountable ASIC Design & Manufacture Partner



九州大学インターン
シップ・プログラム



お申し込み：
hr@cmssc.com.tw



IC 設計サービス業界の実務を体験・学習できる 2026 インターンシップ・プログラムを実施中！

CMSC, Inc.は、2001 年設立のシステム製品および IC 製品の研究開発・設計サービス会社です。SoC（システムオンチップ）に必要な最先端技術と、フルターンキーによる物理設計サービスを提供しています。

本プログラムでは、プロフェッショナル志向を持つ意欲的な人材を募集しています。CMSC で、実務を通じた貴重な経験を積んでみませんか。

詳細は、インターンシップ・プログラム（QR コード）をご確認ください。

応募資格

- ▶ 学年：修士・博士課程に1年以上在籍の方

期間

- ▶ 詳細はインターンシップ・プログラムをご確認ください

待遇

- ▶ 往復航空券支給
- ▶ 寮費無料
- ▶ 空港送迎あり
- ▶ 無料ランチ提供

奨学金

- ▶ 九州大学が定める「CMSC 半導体人材育成奨学金運用細則」に基づき申請